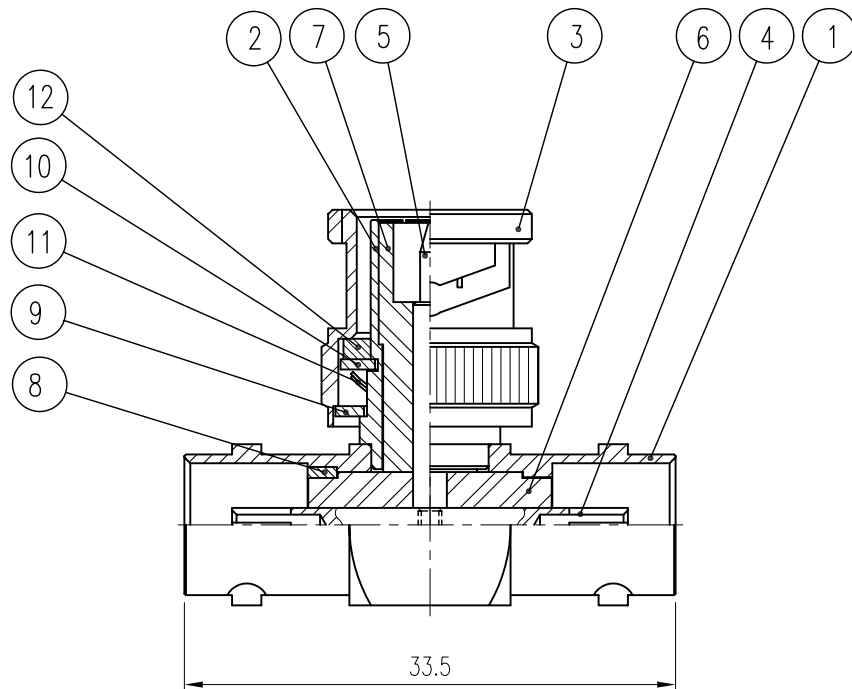


수 정 내 용										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
가공														
ST														
ST(기준)														
ST(개선)														



12	RUBBER PACKING	1	BeCu		DGK00012-N/1 (G6001)
11	SPRING RING	2	MBsBD	Nickel Plate	DWA00069-N45/1 (R6001)
10	WASHER	2	MBsBD	Nickel Plate	DWA00016-N5/1 (Q6002)
9	WASHER	1	SILICON	Nickel Plate	DWA00015-N5/1 (Q6001)
8	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00053-15/1 (L6015)
7	INSULATOR	1	TEFLON		DNT00539-N/1 (H6061)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00581-N/1 (H6467)
5	CONTACT	1	SILICON	Gold Plate	DCT00598-15/1 (E6048)
4	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00459-1345/1 (E6046)
3	BNC CAP	1	BeCu	Gold Plate	DCU00044-135/1 (K6001)
2	BODY (B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00655-135/1 (D6053B)
1	BODY (A)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD0573-135/1 (D6053A)

대체가능재질	품번	품명		수량	재질	표면처리	비고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 1997. 6. 13.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.				
	승인						
재질	감도			도명 CONNECTOR			
	재도						
열처리	작성부서		연구소		A4 도번 AD00082-7/1 K327-786-000		
보호피막처리	적도	NS	단위	mm			